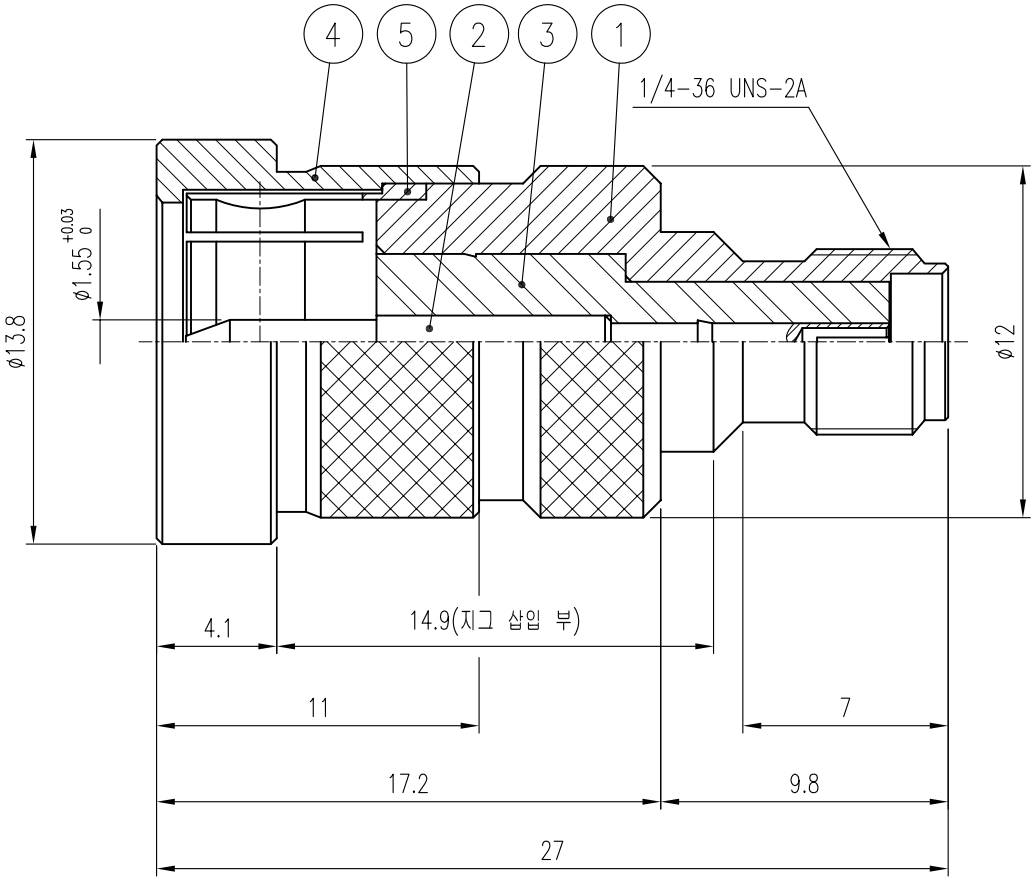
ST \ 기종										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
5	JACK	1	BeCu	Gold Plate	DJA00101-5/1
4	CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00128-5/1
3	INSULATOR	1	TEFLON		DAI00050-N/1 (HA227)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate(1.27)	DAC00108-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DAD00086-5/1 (DA304)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2008. 4. 16.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 4/1 단위 mm 중량

KJ COMTECH

KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMAJ-MINI UNFP

A4

도번 AD00346-7/1

K361-170-100